# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problems Mailbox.

CLIPPEDIMAGE= JP404024964A

PAT-NO: JP404024964A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04024964 A

TITLE: SOLID-STATE IMAGE SENSING DEVICE

PUBN-DATE: January 28, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

MATSUMOTO, KAZUYA

**ASSIGNEE-INFORMATION:** 

NAME

COUNTRY

OLYMPUS OPTICAL CO LTD

N/A

APPL-NO: JP02124271

APPL-DATE: May 16, 1990

INT-CL (IPC): H01L027/14;G02B003/00;H04N005/335

US-CL-CURRENT: 257/432,257/448

ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent the decrease of quantum efficiency caused by multiple interference and reflection conventionally due to a multilayered structure, and to remarkably increase sensitivity, by a method wherein, in a CMD(charge modulation device), the focus of a lens array of organic or inorganic material is arranged so as to exist in the vicinity of a gate electrode except an MIS type storage part of each picture element.

CONSTITUTION: A microlens array 9 which is composed of organic material or inorganic material and converges incident light entering almost the whole part of one picture element is formed on a protective film 7 of a CMD. A drain diffusion region 4 is formed in the manner in which a drain diffusion layer, which has been formed conventionally in a self alignment manner to a gate electrode 6, is not formed in the region 10, i.e., so as to be separated from

the part corresponding with the focus of the microlens array 9. Hence the incident light 8 enters the channel layer 2 only through the protective film 7 composed of material like SiO<SB>2</SB> transparent to visible light.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

#### 平4-24964 ⑫公開特許公報(A)

@Int. Cl. 5 H 01 L

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成4年(1992)1月28日

27/14 G 02 B 3/00 H 04 N

A E V

7036-2K 8838-5C 8838-5C

8122-4M H 01 L 27/14

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

会発明の名称

固体撮像装置

頤 平2-124271 ②特

平2(1990)5月16日 22出 颐

松 明 者 @発

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

願人 ②出

オリンバス光学工業株

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

式会社

弁理士 最上 健治 個代 理 人

1. 発明の名称 固体摄像装置

#### 2. 特許請求の範囲

1. 半導体層上にチャネル層を介してソース及 びドレイン領域を形成し、チャネル層上にゲ る世間変調要子を画素とし、該画素を多数配 列した茜素アレイを備えた固体操像装置にお いて、前配画素アレイ上に被覆した可視光に 透明な保護膜上に前記各画素に対応して選択 的に設けられた有機又は無機材料からなるマ イクロレンズアレイを、該レンズアレイの焦 点が各画業のMIS型蓄積部以外のゲート電 極近傍に存在するように配置し、該焦点位置 に対応する半導体表面部分より前記ゲート電 極に対応する半導体表面部分に亘る領域に、 前記ソース又はドレイン領域の拡散長より長 い拡散長を有する半導体領域を形成したこと を特徴とする固体攝像装置。

- 2. 半導体層上にチャネル層を介してソース及 びドレイン領域を形成し、チャネル層上にゲ ート絶縁膜を介してゲート電極を形成してな る電荷変調素子を画素とし、該画素を多数配 列した画業アレイを備えた固体摄像装置にお いて、前記画業アレイ上に被覆した可視光に 透明な保護膜上に前記各画素に対応して選択 的に設けられた有機又は無機材料からなるマ イクロレンズアレイを、該レンズアレイの焦 点が各画素のMIS型蓄積部以外のゲート電 極近傍に存在するように配置し、該焦点位置 に対応する半導体表面部分から離して前記各 画業のソース又はドレイン領域を形成したこ とを特徴とする固体摄像装置。
- 3. 半導体層上にチャネル層を介してソース及 びドレイン領域を形成し、チャネル層上にゲ ート絶縁膜を介してゲート電極を形成してな る電荷変調業子を画業とし、該画業を多数配 列じた画素アレイを備えた固体機像装置にお いて、前記画業アレイ上に被覆した可視光に

#### 3. 発明の詳細な説明

#### ・(産業上の利用分野)

この発明は、電荷変調素子(Charge Modulation Device、以下CMDと略称する)を画素として用いた固体機像装置に関する。

#### 〔従来の技術〕

従来、MIS型受光・蓄積部を有する受光業子 からなる固体操像装置は種々のものが知られてい るが、その中、MIS型受光・蓄積部を有し且つ

のうちの光発生正孔が逆バイアスが印加されているゲート電価6直下のゲート絶縁膜5とローチャネル暦2の界面に蓄積され、その結果、チャネル層2の表面電位が上昇する。それにより、ソース層3とドレイン暦4間に存在する電子に対する電位障壁が低下し、ローチャネル暦2中を電子電波が流れる。この電波を読み取ることにより増幅された光信号が得られるようになっている。

#### (発明が解決しようとする課題)

ところで、上記構成のCMD固体操像装置において、入射光8は保護膜7.ゲート電極6.ゲート絶縁膜5を過過してn チャネル層2に入るわけであるが、その際、空気/保護膜/ゲート電極膜/ゲート絶縁膜/n チャネル層の多層膜排造中における多重干渉効果により、反射、吸収が発生し入射光の一部が失われる。この現象は、固体操像装置としては感度低下の原因となる。

そのため、従来のCMD固体操像装置では、上記多層膜構造の各膜厚値を最適化し、悪度向上を 計っている。例えば、Si基板を用いゲート電極を 内部増幅機能を有する受光素子を用いた固体機像 装置がある。その一例として本件発明者等が提案 したCMDを用いた操像装置があり、特開昭61ー 84059号 、及び1986年に開催されたInternational Electron Device Meeting (IEDM)の予稿集の 第353~356頁の "A NEW MOS IMAGE SENSOR OPERATING IN A NON-DESTRUCTIVE READOUT MODE" という題名の論文で、その内容について開示がな されている。

第3回に従来のCMD固体機像装置の1画素部分の断面構造を示す。図において、1はp - 基板、2はn - チャネル層、3はn・ソース(ドレイン)層、4はn・ドレイン(ソース)層、5はゲート絶縁酸、6は環状ゲート電極、7は絶縁物による保機膜(パッシベーション膜)である。

次にこのような構成のCMD受光素子の受光動作について説明する。まず光8がゲート電極6の上部より入射すると、該入射光8は保護膜7、ゲート電極6、ゲート絶縁膜5を通ってチャネル層2に入り、そこで正孔一電子対を発生させる。そ

ポリシリコン酸で形成し、ゲート絶縁膜に熱酸化 Si O . 腰を用いる場合について説明すると、まずゲート電極のポリシリコン膜厚を400~800人とした場合、ゲート絶縁Si O . 膜厚は1000人以下,及び1500人近辺、3400人近辺、5100人近辺が良好な透過率をを示す膜厚であるのがわかっている。

しかし、ゲート電極にポリシリコンを、ゲート 絶縁膜にSiO : 熱酸化膜を使う限り、光透過率の 向上には限界がある。これを簡単に説明すると、 次のとおりである。すなわち、一般に異なる屈折 率を持つ界面(屈折率をn...n.とし、n.>n. とする)での反射率Rは、

$$R = \frac{(n_1/n_2)^2 - 1}{(n_1/n_2)^2 + 1}$$

で表される。この式からわかるように、 n i と n z の比が大きくなるほど反射率が大きくなる。

上記構成の受光素子においては、保護膜としてはsiO。膜が使われることが多く、またゲート絶縁膜としては熱酸化siO。膜が通常使われており、またゲート電極はポリシリコン薄膜で形成されて

いる。この場合、ポリシリコンの配折率は~4で、 SiO。の屈折率は1.45であり、したがって屈折率 の比が大きく、結局多重干渉時における反射が大 きくなり、透過率が下がる結果となっている。

光透過率の一例を第4図に示す。これは保護膜がSiO。で形成され、その厚さが24000人、ゲート電極のポリシリコン膜の厚さが600人、ゲート酸化膜厚さが350人の時の可視光(液長が400~700nm)範囲での光透過率の算出結果を示している。この図から、600nm付近の光は、多層膜の反射により透過率が下がっているのがわかる。

一方、CCD等の操像素子において、樹脂を用いて機像素子上にマイクロレンズアレイを集積して形成し、閉口率を向上させる技術が実用化されている。例えば特関平1~309370号公報には、第5回に示すような構成のものが開示されている。すなわち、p型Si基板101 に設けられた多数の光電変換素子のn・型ホトダイオード領域102 , n型埋込チャネル103 , p・型チャネルストッパ104 . 層間膜106 を介してn・型ホトダイオード領域102

を満足すると閉口率は、ほぼ100% になる。

$$t_1 = \frac{n_0}{n_1 - n_0} \cdot \frac{p^2 + t_2^2}{2t_2} - t_2$$

ここで、 n e, n i は、それぞれ空気、中間層の 屈折率、 p は水平方向セルビッチの1/2である。

本発明は、従来のCMDを画素とした固体操像 装置における上記問題点を解消するためになされ たもので、上記マイクロレンズアレイ技術を用い て、多層膜構造による光感度低下を解消し、高速 度のCMDを画素として用いた固体操像装置を提 供することを目的とする。

#### [課題を解決するための手段及び作用]

 に対応する部分以外に配置した転送電極105 、 核転送電極105 に対応する層間膜106 上に配置したアルミニウム溶光膜107 を含む受光部を備えた固体操像素子において、受光部を被覆する表面が平坦で透明な中間層108-1、108-2、108-3、108-4と、この中間層上に n・型ホトダイオード領域に対応して選択的に設けられた透明感光性樹脂層113 及びその表面を被覆する他の透明な中間層108-5 からなる凸レンズとを備えている。そして中間層108-1~108-5 はア G M A で形成され、透明感光性樹脂層113 はゼラチンにより形成される。なお109、110、111は各中間層108-1、108-2、108-3 上に形成されたマゼンク染色層、シアン染色層、イエロー染色層である。

このように構成された撮像素子において、中間 層108-1~108-5。透明感光性樹脂層113 の屈折率 は1.5であり、各染色層の屈折率とほぼ等しく、 入射光が凸レンズに対して垂直に入射されると仮 定した場合、第6 図に示すように、中間層の厚さ をも、、凸レンズの厚さをも、としたとき、次式

対応する半導体表面部分より前記ゲート電極に対 応する半導体表面部分に亘る領域に、前記ソース 又はドレイン領域の拡散長より長い拡散長を有す る半導体領域を形成するものである。

#### 〔実施例〕

次に実施例について説明する。第1図及び第2 図は、本発明に係る固体操像装置の実施例のCM D画素部分の構成を示す断面図及び平面図であり、 第3図に示した従来のものと同一又は同等の部材 には同一符号を付して示し、その説明を省略する。 次に従来のCMD固体機像装置と異なるの外に では明する。本発明においては、CMDの保 で設明する。本発明においては、CMDの保 で設明するための、有機物あるいは無機物よりなる マイクロレンズアレイ9を形成する。その数字 イクロレンズアレイ9により集光された入射光8 が、半導体基版に入射する領域10には、従ドー ト電機6に自己整合いに形成されていたドレイン 拡散層を形成しならにする部分から難してド レイン拡散層4を形成するように構成されている。

このように構成された CMD間体操像装置においては、従来例とは異なり、入射光 8 はゲート電極 6 部分の多重干渉膜を通過せず、SiO。等の可視光に対し透明な材料からなる保護膜7のみを通過し、直接基板受洗部であるチャネル層 2 に入射する。これにより入射光の反射、吸収が防止され、大幅に密度が上昇する。

また受光領域表面には高濃度のドレイン拡散層

シリコンを使用した C M D からなる固体操像装置を示したが、本発明は、シリコンの他の単元素半導体、化合物半導体、あるいは多結晶、更にはアモルファス半導体よりなる C M D を 画業として用いた固体操像装置にも適用可能である。

#### (発明の効果)

以上実施例に基づいて説明したように、本発明によれば、入射光をゲート電極配置部分の多層膜構造を通過せずに、可視光に対し透明な保護膜のみを通して直接、拡散長の長い受光部に入射させることができるので、ゲート電極部分の多層膜構造による多重干渉及び反射による量子効率の低下を阻止し、また光発生正孔一電子対の再結合による速度低下を阻止して大幅に感度を向上させたCMDを画業とした固体機像装置を得ることができる。

#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係る固体操像装置の実施例の画素部分を示す断面図、第2図は、その一部を除いた上面図、第3図は、従来のCMD固体操像

が形成されていないため、高濃度拡散層中での光 発生正孔一電子対の再結合が原因で生ずる、短波 長光に対する感度低下も生じないようになる。

上記実施例では、マイクロレンズアレイの焦点 位置に対応する部分はチャネル層とし、ドレイン 拡散層を形成しないようにしたものを示したが、 本発明は、マイクロレンズアレイの焦点位置に対 応する部分からゲート電極に対応する部分に回っ て、ドレイン(ソース)拡散層の拡散長より長いい 散長を有する半導体が形成さればよく、 例えば、入射光が半導体基板に入射する領域10に は、拡散長が充分長くできる範囲において、ドレ イン(ソース)拡散層の濃度以下の濃度を有する n 型拡散層を形成しても、同等の作用効果が得られる。

また上記実施例においては、NチャネルCMD を画素として用いた固体操像装置について説明を 行ったが、不純物のタイプを変えることにより、 pチャネルCMDを画素として用いたものにおい ても本発明は適用できる。また上記実施例では、

装置を示す断面図、第4図は、その光透過率特性を示す図、第5図は、従来提案されたマイクロレンズアレイを用いた撮像業子を示す断面図、第6図は、その入射光の光路を示す図である。

図において、1 は p <sup>-</sup> 基板、2 は n <sup>-</sup> チャネル 層、3 は n <sup>-</sup> ソース(ドレイン)層、4 は n <sup>-</sup> ドレ イン(ソース)層、5 はゲート絶縁膜、6 は環状 ゲート電極、7 は保護膜、8 は入射光、9 はマイ クロレンズアレイ、10は入射光入射領域を示す。

特許出顧人 オリンパス光学工業株式会社 代理人弁理士 最 上 健 治









